

各位

株式会社 KOKUSAI ELECTRIC  
代表取締役 金井 史幸

## 米国アプライド・マテリアルズ社との株式譲渡契約書締結に関するお知らせ

当社は、KKR HKE Investment L.P.（その関係会社を含め、以下、「KKR」といいます。）がその保有する当社の発行済普通株式の全てをアプライド・マテリアルズ社（以下、「アプライド社」といいます。）へ譲渡すること（以下、「本取引」といいます。）に関し、当社、KKR、及びアプライド社の三者間で株式譲渡契約書（以下、「本契約」といいます。）を締結したことについて、ここにお知らせ致します。なお、当社取締役会は、全会一致で本契約の締結に賛同しております。

### 記

#### 1. 本取引の目的

当社は、2018年6月1日より、KKRの支援の下、新体制をスタートさせました。成膜技術をコアとする半導体製造装置の専門メーカーとして、当社の新たな事業運営の枠組みのもと、先端技術を取り入れた開発・設計に焦点を置くこと、及び、お客様目線に立ったより高品質な製品とサービスを提供すべくサプライチェーンの改善を図ることができました。これにより、既存のお客様にも新しいお客様にもイノベティブな新技術の提供が可能となり、半導体製造装置事業の顕著な成長に繋がっております。

他方、長期的な成長を遂げるための取り組みとして、当社の事業を次の段階に推し進めるべく、KKRの支援を受けつつ、戦略的パートナーを模索してまいりました。アプライド社は半導体製造装置を始めとしたマテリアル・エンジニアリングにおけるリーディング・カンパニーであり、当社の長期的成長のための力強いパートナーとなります。本取引の主なテーマとして当社は次の3点を考えておりますが、今後アプライド社との協議を重ねブラッシュアップを図ってまいります。

- (1) アプライド社及び当社のビジネス基盤共有によるお客様へのさらなる価値提供
- (2) アプライド社及び当社の技術、R&D体制・人財の利活用による研究開発力の強化とイノベーションの加速
- (3) アプライド社のグローバル拠点及び当社の拠点の相互有効活用による営業力・生産力強化とサービス品質の向上並びにサプライチェーンの相互有効活用と強化

## 2. 譲渡の方法等

本契約に基づき、KKR は保有する当社の発行済普通株式の全てをアプライド社に譲渡します。当該譲渡の完了をもって、当社はアプライド社の半導体製品グループにおける事業ユニットの1つとなり、富山と韓国の天安の技術・製造拠点と共に、引き続き東京を本拠地として事業に取り組んでいくこととなります。関係当局からの承認が得られること及びその他一般的な企業結合の条件の充足を前提として、今後約1年以内での本取引の完了を現在のところ見込んでおります。

## 3. 当社の概要 (2019年3月末現在)

(1)名称	株式会社 KOKUSAI ELECTRIC
(2)本店所在地	東京都千代田区神田鍛冶町三丁目4番地
(3)代表者	代表取締役 社長執行役員 金井 史幸
(4)事業内容	半導体製造装置の製造および販売等
(5)設立年月日	2017年2月2日
(6)従業員数	968名 (当社個別) / 1,897名 (当社連結)

## 4. アプライド社の概要 (2018年10月28日現在)

(1)名称	アプライド・マテリアルズ
(2)本店所在地	3050 Bowers Avenue Santa Clara, CA
(3)代表者	社長 兼 最高経営責任者 ゲイリー・E・ディッカーソン
(4)事業内容	半導体、フラットパネル及び関連業界での装置製造、サービス事業及びソフトウェア事業等
(5)設立年月日	1967年11月10日
(6)従業員数	約21,000名

以 上